附件3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“赢在苏州 创赢未来”2023全球科技创业大赛报名表** | | | |
| **项 目 信 息** | | | |
| **项目名称：** | | | |
| **行业领域** | □新一代信息技术（集成电路） □高端制造（机器人）  □其他： | | |
| **项目摘要：**（300字左右，简要说明项目特点、主要产品或服务、主要技术指标、技术成熟度、产业化前景、拟设公司股权架构等。） | | | |
| **融资要求** | 融资金额： 其他要求： | **具体落地需求** | □办公室 □厂房 □其他 |
| **成果持有者** | □本人 □合伙 □机构 | **专利情况** |  |
| **是否在外地成立企业** | □是 □否 | **拟落户苏州**  **时间** |  |
| **板块推荐/自荐** | □张家港市 □常熟市 □太仓市 □昆山市 □吴江区  □吴中区 □相城区 □姑苏区 □苏州工业园区□苏州高新区 □自荐 | | |
| **负责人信息** | | | |
| 中文名： 外文名： 性别： 国籍：  出生地： 省 市 出生年月日：  现居住城市： 身份证/护照号码：  最高学位： 毕业院校（最高学历）：  所学专业：  现任职单位： 现职务：  工作单位地址：（国家) (城市） (具体地址）  海外工作年限： 年 国外联系电话： 国内联系电话： E-mail： | | | |
| **主要学习经历** | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **起至年月** | **院校** | **专业** | **学位** | | **国外** |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **国内** |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |
| **主要工作经历** | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **起至年月** | **工作机构、地点** | **所属行业** | **职位** | **工作描述** | | **国外** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **国内** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
| **个人主要经历、业绩和成就简述** | | | |
|  | | | |
| **创业经历** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **创业企业名称** | **创业地点** | **注册时间** | **是否仍在运行** | |  | （国家） （城市） | 年 月 |  | | | | |